



高可靠性超亮 ChipLED

小巧，高效

特性: 0603 基于引线框:

高可靠性，基于引线框

工作温度 from $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$

按 JEDEC® 2a 级标准进行预处理

使用超亮 AllInGaP 技术

视角: 超宽 160°

可采用红外回流焊

应用

- 工业控制系统显示屏
- 开关照明
- 指示器



TLM*110x ... 标准
TLM*100x ... 低电流



特性: 0402 基于 PCB

高可靠性，基于 PCB

使用 AllInGaP 和 InGaN 技术

视角: 超宽 130°

分组参数:

发光强度、波长 (除大红和浅黄)、 V_f

可采用红外回流焊

按 EDEC® 2a 级标准进行预处理

VLM*150..



应用

- 指示器
- 开关照明
- 小型色彩效果

特性: 0603 基于 PCB:

高可靠性，基于 PCB

使用超亮 AllInGaP 和 InGaN 技术

视角: 超宽 130°

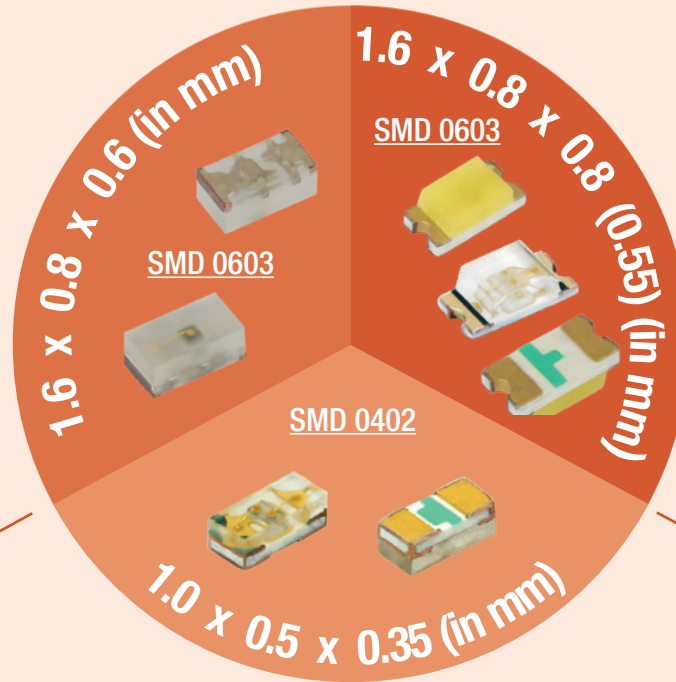
按 JEDEC® level 3 级标准进行预处理

可采用 I 红外回流焊

应用

- 可穿戴设备
 - 背光
 - 指示器

VLM*13.. / VLMTG14..



如有技术问题，请联系: LED@vishay.com